

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

## 深圳市汇春科技股份有限公司

## 拟仅根据研发标准进入创新层的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、公司符合创新层进层标准

深圳市汇春科技股份有限公司（以下简称“公司”）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（三）款规定的进层标准，具体情况如下：

创新层进层的标准	是否符合	指标情况说明
（一）最近两年净利润均不低于1,000万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于6%，截至进层启动日的股本总额不少于2,000万元；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
（二）最近两年营业收入平均不低于8,000万元，且持续增长，年均复合增长率不低于30%，截至进层启动日的股本总额不少于2,000万元；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
（三）最近两年研发投入累计不低于2,500万元，截至进层启动日的24个月内，定向发行普通股融资金额累计不低于4,000万元（不含以非现金资产认购的部分），且每次发行完成后以该次发行价格计算的股票市值均不低于3亿元；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司2021年、2022年研发投入分别为2,125.10万元、3,711.74万元，最近两年累计研发投入为5,836.84万元；公司于2022年03月31日完成一次定向发行融资，融资金额12,700.0008万元（不含以非现金资产认购的部分），且发行完成后以该次发行价格计算的股票市值为12.16

		亿元，满足截至进层启动日的24个月内定向发行普通股融资金额累计不低于4,000万元(不含以非现金资产认购的部分)，且每次发行完成后以该次发行价格计算的股票市值均不低于3亿元的条件。
(四)截至进层启动日的120个交易日内，最近有成交的60个交易日的平均股票市值不低于3亿元；采取做市交易方式的，截至进层启动日做市商家数不少于4家；采取集合竞价交易方式的，前述60个交易日通过集合竞价交易方式实现的股票累计成交量不低于100万股；截至进层启动日的股本总额不少于5000万元。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，均为四舍五入原因造成。

综上，公司满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（三）款规定的进层标准，并拟仅根据研发标准进入创新层。

## 二、报告期内研发投入总额、开支范围、归集标准和需要履行的审批程序

### （一）研发投入总额

项目	2022年度	2021年度
折旧与摊销	2,198,792.97	1,348,769.86
职工薪酬	28,204,236.13	14,315,563.31
材料及设备投入	3,528,723.96	3,025,263.33
试验费用	854,630.45	1,137,064.32
其他	2,331,023.31	1,424,347.97
合计	37,117,406.82	21,251,008.79

### （二）研发投入开支范围及归集标准

1、职工薪酬：包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金和相关人员的福利支出

等。

2、折旧与摊销：包括研发活动中使用的仪器、设备、办公性固定资产的折旧费，研发设施的改建、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。

研发用各类固定资产折旧方法、折旧年限、年折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	年折旧率（%）
机器设备	平均年限法	3-10	9.5-31.67
运输设备	平均年限法	5	19
电子设备	平均年限法	3-5	19-31.67

3、材料及设备投入：包括研发活动中直接消耗的直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费等。

4、试验费用：包括研发活动中试验、检验费、以及委外试验费等。

5、其他费用：包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费，研究开发活动中租用的房产对应的租赁费用及物业费用等。

6、相关会计处理

借：研发费用

贷：原材料

应付职工薪酬

累计折旧

银行存款等

### （三）研究开发活动相关内控制度及执行情况

公司制定了与研究开发获得相关的管理制度，包括《深圳市汇春科技股份有限公司研发管理制度》、《深圳市汇春科技股份有限公司产品产权管理办法》、《深圳市汇春科技股份有限公司研究开发费用核算制度》等，明确了研发获得的核算范围及管理流程。

公司建立了完善的研究与开发内控管理制度，从项目立项、项目实施、项目结题与研发日常领用材料等研发流程中对研发活动的各个环节进行严格把控，按照各个研发项目设立辅助核算明细，财务部门根据研发费用支出范围和标准，判

断是否可以将实际发生的支出列入研发费用，并严格按项目审核、归集、分配、核算，确保研发费用核算的真实、准确、完整。

综上，公司已建立研发投入的相关审批程序，相关内控制度已健全并被有效执行，关于研发投入的相关信息披露完整。

### 三、报告期内研发投入的归集和会计核算明细

#### （一）报告期内研发项目基本情况

项目编号	项目名称	项目来源	研究开发进度
YF-2020-09	YS4005	自主研发	结题
YF-2020-10	YS268	自主研发	结题
YF-2020-11	YS6106	自主研发	结题
YF-2020-12	YS8120	自主研发	结题
YF-2020-13	YS7205	自主研发	结题
YF-2020-14	YS6605	自主研发	结题
YF-2020-15	YS6606	自主研发	结题
YF-2021-01	YS2519	自主研发	在研
YF-2021-02	YS6F30	自主研发	结题
YF-2021-03	YS8202	自主研发	结题
YF-2021-04	YS8106	自主研发	结题
YF-2021-05	YS8061	自主研发	结题
YF-2021-06	YS83B09C	自主研发	结题
YF-2021-07	YS1822C	自主研发	结题
YF-2021-08	YS8116	自主研发	结题
YF-2021-09	YS6013	自主研发	结题
YF-2021-10	YS59F883	自主研发	在研
YF-2021-11	YS003	自主研发	结题
YF-2021-12	YS004	自主研发	结题
YF-2022-01	共用技术	自主研发	结题
YF-2022-02	光电-手势	自主研发	结题

YF-2022-03	光电-鼠标	自主研发	结题
YF-2022-04	触摸应用开发	自主研发	结题
YF-2022-05	控制&物联-ADC	自主研发	结题
YF-2022-06	控制&物联-气体	自主研发	结题
YF-2022-07	芯片生态开发	自主研发	结题
YF-2022-08	YS001	自主研发	在研
YF-2022-09	YS002	自主研发	在研
YF-2022-10	YS005	自主研发	在研
YF-2022-11	YS007	自主研发	在研
YF-2022-12	YST001	自主研发	结题
YF-2022-13	Senser 2 代封装	自主研发	结题
YF-2022-14	YS8105F	自主研发	结题

注：上述项目名称内容为研发项目的简称。

## （二）报告期内研发投入的归集和会计核算明细

### 1. 2021 年度研发投入的归集和会计核算明细表

单位：元

项 目	折旧与摊 销	职工薪酬	材料及设 备投入	试验费用	其他	合 计
YS4005	25,179.79	189,070.49	836.54	0.00	16,972.13	232,058.95
YS268	24,474.42	160,947.51	1,801.51	0.00	17,619.80	204,843.24
YS6106	18,698.83	156,033.01	0.00	0.00	12,154.44	186,886.28
YS8120	26,327.39	230,642.20	40,305.69	0.00	30,918.08	328,193.36
YS7205	23,770.16	189,206.31	0.00	0.00	15,450.86	228,427.33
YS6605	54,284.42	441,993.20	7,386.25	0.00	42,512.71	546,176.58
YS6606	59,529.35	502,319.12	17,724.81	5,377.35	31,115.13	616,065.76
YS2519	171,863.81	1,937,329.87	203,405.65	101,179.24	141,241.53	2,555,020.10
YS6F30	228,379.31	2,308,048.27	598,154.36	50,103.24	159,231.41	3,343,916.59
YS8202	110,952.49	1,177,932.48	412,717.07	15,726.15	197,975.49	1,915,303.68

YS8106	80,929.12	793,856.45	331,574.43	22,127.66	113,067.22	1,341,554.88
YS8061	112,676.10	1,044,995.97	438,315.89	7,731.48	164,987.84	1,768,707.28
YS83B09C	89,546.08	1,019,333.24	190,153.57	21,369.17	77,963.53	1,398,365.59
YS1822C	83,133.66	971,670.70	162,622.78	8,555.89	123,345.21	1,349,328.24
YS8116	114,090.93	1,115,320.86	327,776.08	12,317.35	146,078.01	1,715,583.23
YS6013	83,404.53	1,054,256.74	288,642.34	5,784.34	93,181.65	1,525,269.60
YS59F883	6,376.45	153,995.05	135.55	886,792.45	7,435.11	1,054,734.61
YS003	6,587.11	186,554.50	695.35	0.00	6,202.00	200,038.96
YS004	28,565.91	682,057.34	3,015.46	0.00	26,895.82	740,534.53

## 2. 2022 年度研发投入的归集和会计核算明细表

单位：元

项 目	折旧与 摊销	职工薪酬	材料及设 备投入	试验费用	其他	合 计
YS2519	26,267.24	450,316.74	947,242.66	80,831.56	85,639.26	1,590,297.46
YS6F30	681.38	11,553.07	117,409.60	7,424.00	13,927.73	150,995.78
YS8202	0.00	0.00	145,756.85	0.00	0.00	145,756.85
YS8106	0.00	0.00	122,173.27	0.00	0.00	122,173.27
YS83B09C	0.00	0.00	254,131.58	0.00	3,842.77	257,974.35
YS1822C	0.00	0.00	283,590.91	3,072.00	0.00	286,662.91
YS8116	0.00	0.00	1,332.91	0.00	0.00	1,332.91
YS6013	2,543.82	20,297.74	136,720.98	0.00	3,303.87	162,866.41
YS59F883	26,096.90	445,223.43	22,199.25	539,565.06	64,422.97	1,097,507.61
YS003	14,013.74	264,553.25	0.00	0.00	18,200.77	296,767.76
YS004	21,736.06	215,402.53	0.00	0.00	28,230.37	265,368.96
共用技术	124,699.68	1,791,232.45	2,358.79	32,217.65	51,773.47	2,002,282.04
光电-手势	41,956.04	378,119.01	64,251.09	36,806.60	58,604.39	579,737.13
光电-鼠标	31,320.82	250,835.95	6,839.43	0.00	42,093.96	331,090.16
触摸应用	97,306.91	841,777.10	13,877.00	0.00	133,019.91	1,085,980.92

开发						
控制&物 联-ADC	93,053.95	1,219,117.73	8,275.23	0.00	133,715.16	1,454,162.07
控制&物 联-气体	12,310.29	130,765.60	3,309.34	1,941.75	28,820.44	177,147.42
芯片生态 开发	31,099.37	542,346.52	32,057.73	3,844.66	40,637.86	649,986.14
YS001	375,182.66	6,411,807.26	137,276.02	57,442.94	511,100.34	7,492,809.22
YS002	169,646.87	3,463,609.08	526,494.96	11,664.35	274,607.19	4,446,022.45
YS005	196,305.91	3,523,012.37	184,274.25	15,985.97	291,077.91	4,210,656.41
YS007	335,018.08	7,879,929.43	99,219.73	49,637.33	521,594.63	8,885,399.20
YST001	488.32	3,921.19	0.00	0.00	634.22	5,043.73
Senser 2 代封装	585,210.18	130,531.82	182,203.18	0.00	3,939.05	901,884.23
YS8105F	13,854.75	229,883.86	237,729.20	14,196.58	21,837.04	517,501.43

#### 四、其他需要说明的情况

公司无其他需要说明的情况。

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日